

스태츠 칩팩코리아

SCK13-K09-048호

2013. 09. 12

수 신 : 각 대학 대학원 학부장

참 조 : 취업지원 담당

031-639-8712

제 목 : 2013년도 스태츠 칩팩코리아 전문연구요원 채용 협조 요청

1. 우수 인재 육성 및 귀교의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사는 반도체 Packaging 및 Test 전문기업으로 싱가포르에 본사를 두고 있으며 한국을 비롯하여 중국, 대만, 말레이시아의 생산거점에서 지난 20여년 간 쌓아 온 기술력과 고객서비스 Knowhow를 바탕으로 국내외 유수의 반도체회사들에게 Total Solution 을 제공하고 있는 글로벌기업입니다.

3. 당사는 새로운 10년의 비상을 위해 2015년 인천국제공항에 인접한 인천 영종도로 이전이 계획되어 있으며, 우수 인재 채용 및 육성에 최선을 다하고 있습니다.

4. 반도체 R&D 병역특례 전문연구요원을 아래와 같이 모집하고 있으며, 귀교의 우수한 인재들을 적극 추천하여 주시길 부탁드립니다.

- 아 래 -

○ 모집분야 및 지원자격

모집분야	세부 업무 내용
Flip Chip Package R & D	<ul style="list-style-type: none">Expertise : Flip Chip Packaging Process and Material1) Metallurgical Science and Engineering : Flip chip interconnection process, Cu Pillar and Pb-free solder bump2) Polymer Material Science and Engineering : NCP, NCF and Epoxy Molding Compound Material
지원자격	<ul style="list-style-type: none">석사학위 이상 소지자 : 고분자화학공학 / 신소재공학 / 전자공학 등TOEIC 700점 이상 / TOEIC SPEAKING Lv.6-130 이상 / OPIC Intermediate Middle 2 이상 또는 그에 준하는 어학점수 보유자해외여행에 결격 사유가 없는 자※ 국가보훈대상자 및 장애인은 관계법령에 의거 채용 시 우대함.

○ 근무조건

- 급여조건 : 기본연봉 35백만원 수준(성과급, 퇴직금 별도 지급)
- 근무지 : 경기 이천 ※ 서울 전 지역 통근버스 운행 및 지방거주자 기숙사 제공

○ 입사지원서 접수

- 접수기간 : 2013.09.12(목) ~ 09.24(화) 24시까지
- 접수방법 : 당사 홈페이지(www.statschippac.co.kr)에서 On-Line 접수

○ 전형절차



○ 기타 채용 관련 문의사항은 당사 채용 담당자 HR팀 박 원 대리(☎ : 031-639-8712)에게 문의 바랍니다.

경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
스태츠 칩팩코리아
대표이사 사장 김 원 규
(직 인 생 략)